

2006年度 CMP技術の基礎を理解する - サマーキャンプのご案内

目的： CMP技術の基礎を理解することを目的に、チュートリアル形式で講義する。

日時： 2006年8月27日(日), 28日(月)

場所： ウェルサンピア京都
〒610-0321 京都府京田辺市多々羅西平川原39-16
Tel. 0774-62-3500 Fax. 0774-63-7332

参加費用： 参加者1名につき ￥39,000(宿泊費・貸切バス含)

▼スケジュール

8月27日(日)	
12:10	近鉄 新田辺駅 に集合 → バスで ウェルサンピア京都 へ
12:30	ウェルサンピア京都 到着
13:00-13:15	開講の辞
13:15-14:45	講義 1 : CMP装置とプロセス 荏原総研 檜山 氏
14:45-15:45	講義 2 : CMPのスラリー ニッタハース 能條 氏
15:45-16:15	Coffee break
16:15-17:15	講義 3 : CMPのパッド ニッタハース 森崎 氏
17:15-18:00	ディスカッション : CMP技術の理解のために
18:00-20:00	夕食 他
20:00-21:00	講義 4 : 半導体ビジネスとCMP産業 GNC 武野 氏
8月28日(月)	
09:00-10:30	講義 5 : CMPの基礎 - 材料除去現象 九州工業大学 木村 氏
10:30-11:30	講義 6 : CMPラインにおける計測技術 日立 山田 氏
11:30-12:00	講評・卒業式
12:00-13:00	昼食
13:00-14:30	移動 バスで ニッタハース京都研究センター へ → 見学
14:30-15:30	移動 バスで 島津製作所 本社 へ
15:30-17:00	島津製作所 見学 → 解散